

PATENT COOPERATION TREAT

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing: 05 April 2001 (05.04.01)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office				
International application No.: PCT/JP99/05363	Applicant's or agent's file reference: 519182WO01				
International filing date: 30 September 1999 (30.09.99)	Priority date:				
Applicant: GOTO, Akihiro et al					

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer:

J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

	· ,	

Translation

PATENT COOPERATION TREATY PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 519182WO01	FOR FURTHER ACTION	SeeNotificationofTransmittalofInternational Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)					
International application No. PCT/JP99/05363	International filing date (day/n 30 September 1999 (3)						
International Patent Classification (IPC) or no C23C 26/00	ational classification and IPC						
Applicant MIT:	SUBISHI DENKI KABUS	SHIKI KAISHA					
and is transmitted to the applicant ac	ecording to Article 36.	by this International Preliminary Examining Authority					
amended and are the basis for 70.16 and Section 607 of the	ed by ANNEXES, i.e., sheets of	The description, claims and/or drawings which have been ning rectifications made before this Authority (see Rule					
This report contains indications relat	This report contains indications relating to the following items: 3. This report contains indications relating to the following items:						
I Basis of the report							
II Priority							
III Non-establishment o	of opinion with regard to novelty	, inventive step and industrial applicability					
IV Lack of unity of inve	ention	·					
V Reasoned statement citations and explana	under Article 35(2) with regard ations supporting such statemen	to novelty, inventive step or industrial applicability;					
VI Certain documents of	cited						
VII Certain defects in th	e international application						
VIII Certain observations	s or: the international application						
Date of submission of the demand	Date of	completion of this report					
24 November 2000 (24.	11.00)	27 April 2001 (27.04.2001)					
Name and mailing address of the IPEA/JP	Author	ized officer					
Facsimile No.	Telenh	one No.					

l.	Basis	s of the re	eport				
1.	With	·	to the elements of the	• •	ation:*		
		the inte	ernational application	as originally filed			
	\boxtimes	the des	scription:				
	L	pages	•		1-2,6,8-	.9	, as originally filed
ı		pages					, filed with the demand
		pages		3-5,7		, filed with the letter of	
	\square	the clai	ime.			_	
	ĽΥ	pages			2-3,5,7	7	, as originally filed
		pages					, as originally filed her with any statement under Article 19
		pages					, filed with the demand
		pages		1,4,6			13 April 2001 (13.04.2001)
	abla					_, little with the folia	AVA Sprin — V — V — V — V
	\boxtimes	the drav	· ·				
		pages					
		pages					, filed with the demand
	-	pages				_, filed with the letter of	
		the seque	ence listing part of the	e description:			
ı		pages					, as originally filed
l		pages					, filed with the demand
į		pages				, filed with the letter of	
2.	the ir	nternation se element the lang the lang	onal application was fil nts were available or finguage of a translation nguage of publication of nguage of the translat	iled, unless otherwise furnished to this Auth n furnished for the pu of the international a	e indicated u hority in the urposes of in application (under this item. c following language nternational search (under R (under Rule 48.3(b)).	this Authority in the language in which which is: Rule 23.1(b)). ry examination (under Rule 55.2 and/
3.	With prelin	contain filed tog furnishe furnishe The sta internat The sta	examination was carried in the international objecther with the international subsequently to the subsequently to the tatement that the substitution as fatement that the information are substituted in the information and the internation are substituted in the internation the internation are substituted i	ed out on the basis of al application in writt national application in his Authority in writte his Authority in comp ubsequently furnishe filed has been furnishe	of the sequen tten form. in computer ten form. puter readab ed written shed.	readable form. ole form. sequence listing does no	ational application, the international of go beyond the disclosure in the al to the written sequence listing has
4.	\boxtimes	The am	urnished. nendments have result the description, pages the claims, Nos the drawings, sheets/f	es			
5.		This rep beyond	ort has been establish the disclosure as filed	hed as if (some of) and, as indicated in the	the amendm : Supplemen	nents had not been made, so tal Box (Rule 70.2(c)).**	since they have been considered to go
	in thi and 7	is report 70.17).	t as "originally filed	d" and are not ann	nexed to thi	is report since they do no	tation under Article 14 are referred to not contain amendments (Rule 70.16
**	Any r	eplaceme	ent sheet containing s	uch amendments mu	ist be referre	ed to under item I and anne	exed to this report.

					÷,
			1		4
			•		
•					
				•	
	•				

Inventive step (IS) Claims 1-7 Claims NO Industrial applicability (IA) Claims 1-7 YE	Statement			
Inventive step (IS) Claims Claims Industrial applicability (IA) Claims Claims 1-7 YE Claims Claims 1-7 YE Claims Claims NO Claims Inventive step (IS) Claims Inventive step (IS) Claims Inventive step (IS) Inventive step	Novelty (N)	Claims	1-7	YE
Industrial applicability (IA) Claims 1-7 Claims Claims 1-7 Claims NO Citations and explanations None of the documents cited in the ISR describes or suggests that an electric discharge surface treating electrode, which is used for electric discharge surface treatment for forming a hard film containing metal carbide as a component on the surface of a work by the energy of the electric discharge generate between the electrode and the work in a working fluid containing carbon, does not contain any material carbon.		Claims		NO
Industrial applicability (IA) Claims 1-7 Claims NO Citations and explanations None of the documents cited in the ISR describes or suggests that an electric discharge surface treating electrode, which is used for electric discharge surface treatment for forming a hard film containing metal carbide as a component on the surface of a work by the energy of the electric discharge generate between the electrode and the work in a working fluid containing carbon, does not contain any material carbon.	Inventive step (IS)	Claims	1-7	YE
Claims Citations and explanations None of the documents cited in the ISR describes or suggests that an electric discharge surface treating electrode, which is used for electric discharge surface treatment for forming a hard film containing metal carbide as a component on the surface of a work by the energy of the electric discharge generate between the electrode and the work in a working fluid containing carbon, does not contain any materi		Claims		NC NC
Citations and explanations None of the documents cited in the ISR describes or suggests that an electric discharge surface treating electrode, which is used for electric discharge surface treatment for forming a hard film containing metal carbide as a component on the surface of a work by the energy of the electric discharge generate between the electrode and the work in a working fluid containing carbon, does not contain any material carbon.	Industrial applicability (IA)	Claire		VE
None of the documents cited in the ISR describes or suggests that an electric discharge surface treating electrode, which is used for electric discharge surface treatment for forming a hard film containing metal carbide as a component on the surface of a work by the energy of the electric discharge generate between the electrode and the work in a working fluid containing carbon, does not contain any material	Industrial applicability (IA)	Claims	1-/	1.
avening as a binabi, as an electrode material.	Citations and explanations	Claims		NO.
	Citations and explanations None of the documents cited electrode, which is used for metal carbide as a componer between the electrode and the	Claims d in the ISR describes of electric discharge surfact on the surface of a work in a working flu	r suggests that an electric dischar ace treatment for forming a hard ork by the energy of the electric d	ge surface treatir film containing ischarge generate
	Citations and explanations None of the documents cited electrode, which is used for metal carbide as a componer between the electrode and the	Claims d in the ISR describes of electric discharge surfact on the surface of a work in a working flu	r suggests that an electric dischar ace treatment for forming a hard ork by the energy of the electric d	ge surface treating film containing ischarge generate

			1. 2.2	w	
			ì	÷	
4			~		
		•			

WRITTEN AMENDMENT

(amendment according to stipulation of law section 11)

Mr. Secretary of Patent Office

(Examiner of Patent Office, Mr. SUZUKI Masaki)

1. Indication of International Application PCT/JP99/05363

2. Applicant

Name MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA

Address 2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO,

100-8310 JAPAN

Nationality JAPAN

Address JAPAN

3. Representative

Name (10243) Patent attorney MIYATA Kaneo

Address C/O MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA

2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO,

100-8310 JAPAN

- 4. Date of Notification 27.02.01
- 5. Object of Amendment Specification, claims, and drawing
- 6. Contents of Amendment

			Ŀ
	•		
		·	
	·		
···			

As on separate sheets.

- (1) "provide --- a discharge surface treatment method" on line 18 of page 3 of the specification is amended to "provide --a discharge surface treatment method."
- (2) "--- a compound of the metal are contained" on line 25 of page 3 of the specification is amended to "--- a compound of the metal are contained and a material which becomes a binder is not contained."
- (3) "--- powder of a compound of the metal are mixed and are compressed and molded to form the discharge surface treatment electrode" on lines 9 and 10 of page 4 of the specification is amended to "--- powder of a compound of the metal are mixed and are compressed and molded without mixing a material which becomes a binder to form the discharge surface treatment electrode."

....

- (4) "a discharge surface treatment electrode containing --a compound of the metal is used" on lines 20 and 21 of page
 4 of the specification is amended to "a discharge surface
 treatment electrode containing --- a compound of the metal
 and not containing a material which becomes a binder is used."

 (5) "FIG. 4 is a schematic representation to show another example
 of the discharge surface treatment method according to
- of the discharge surface treatment method according to embodiment 1 of the invention." on lines 9 and 10 of page 5 of the specification is deleted.
- (6) "FIG. 4 shows another example of the discharge surface



treatment method according to embodiment 1 of the invention; it shows the case where the workpiece is a steel material. In the figure, numeral 3 denotes a work tank, numeral 4 denotes work liquid containing C as a component thereof, numeral 17 denotes a discharge surface treatment power unit, numeral 18 denotes an arc electrode of discharge, numeral 21 denotes a discharge surface treatment electrode consisting of WC and Fe (iron), and numeral 22 denotes a workpiece of a steel material. Thus, to form a film on the workpiece 22 of a steel material, Fe of the base material of the workpiece 22 is mixed as a material of the discharge surface treatment electrode 21, whereby a film having strong adhesion can be formed." on lines 13 to 20 of page 7 of the specification is deleted.

- (7) "characterized in that --- a compound of the metal are contained ---" on line 9 of page 10 of Claims is amended to "characterized in that --- a compound of the metal are contained and a material which becomes a binder is not contained ---."

 (8) "--- powder of a compound of the metal are mixed and are compressed and molded" on line 21 of page 10 of Claims is amended to "--- powder of a compound of the metal are mixed and are compressed and molded without mixing a material which becomes a binder."
- (9) "a discharge surface treatment electrode containing --a compound of the metal" on lines 7 and 8 of page 11 of Claims
 is amended to "a discharge surface treatment electrode

	·		

containing --- a compound of the metal and not containing a material which becomes a binder."

(10) FIG. 4 on page 4/7 of drawings is deleted.

7. Catalog of attached documents

Pages 3 to 5 and 7 of the specification and pages 10, 10/1, and 11 of Claims.



Disclosure of the Invention

It is an object of the invention to solve the above-mentioned problems and provide a discharge surface treatment electrode and a manufacturing method thereof and a discharge surface treatment method capable of enhancing the hardness and strength of a hard film formed on a workpiece by discharge surface treatment.

According to the invention, there is provided a discharge surface treatment electrode used for discharge surface treatment of causing discharge to occur between the electrode and a workpiece in work liquid containing carbon and forming a hard film containing metal carbide as a component on a surface of the workpiece by discharge energy, wherein the metal carbide and metal contained in the metal carbide or a compound of the metal or any other metal forming hard carbide or a compound of that metal are contained and a material which becomes a binder is not contained as material of the discharge surface treatment electrode.

The metal carbide is metal carbide of metal or a metal compound contained in material of the workpiece.

The material of the discharge surface treatment electrode contains WC and C.

According to the invention, there is provided a manufacturing method of a discharge surface treatment electrode used for discharge surface treatment, causing discharge to occur

	· ;		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·			
	·		
		·	
	-		

between the electrode and a workpiece in work liquid containing carbon and forming a hard film containing metal carbide as a component on the surface of the workpiece by discharge energy, wherein powder of the metal carbide and powder of metal contained in the metal carbide or powder of a compound of the metal or powder of any other metal forming hard carbide or powder of a compound of that metal are mixed and are compressed and molded without mixing a material which becomes a binder to form the discharge surface treatment electrode.

Wax is added to the material of the discharge surface treatment electrode and then they are compressed and molded and are heated at a temperature at which the wax is melted or more and no greater than that at which the wax is decomposed to produce soot, for evaporating and removing the wax to form the discharge surface treatment electrode.

According to the invention, there is provided a discharge surface treatment method for causing discharge to occur between a discharge surface treatment electrode and a workpiece in work liquid containing carbon and forming a hard film containing metal carbide as a component on a surface of the workpiece by discharge energy, wherein a discharge surface treatment electrode containing the metal carbide and metal contained in the metal carbide or a compound of the metal or any other metal forming hard carbide or a compound of that metal and not containing a material which becomes a binder is used.

,	·	e a u
		·

The metal carbide is metal carbide of a metal or a metal compound contained in material of the workpiece.

The invention is configured as described above and thus has the advantage that the hardness and strength of a hard film formed on a workpiece by discharge surface treatment can be enhanced.

Brief Description of the Drawings

FIG. 1 is a sectional view to show the concept of a discharge surface treatment electrode and a manufacturing method thereof according embodiment 1 of the invention.

FIG. 2 is a drawing to show a discharge surface treatment method according to embodiment 1 of the invention.

FIGs. 3A and 3B are schematic representations to show how a hard film is formed on a workpiece by the discharge surface treatment method according to embodiment 1 of the invention.

FIGs. 5A and 5B are schematic representations to show the concept of a manufacturing method of a discharge surface treatment electrode according to embodiment 2 of the invention.

FIG. 6 is a drawing to show an example of a vapor pressure curve of wax mixed with discharge surface treatment electrode material at the compressing and molding time of the discharge surface treatment electrode according to embodiment 2 of the invention.

FIG. 7 is a drawing to show a configuration example of

				i.
	·			

a discharge surface treatment electrode and an apparatus in a related art.

			ټ	J
)	5) (6)	· ·
				U
				÷

When discharge occurs between the discharge surface treatment electrode 10 and the workpiece 16 by the discharge surface treatment power unit 17 in FIG. 2, the discharge surface treatment electrode 10 is melted by discharge heat and is emitted between electrodes and the discharge surface treatment electrode component 19 melted by discharge heat and moved to the workpiece side is deposited on the workpiece 16, as shown in FIG. 3A. Next, W, a component of the discharge surface treatment electrode 10, reacts with C, a component of the work liquid 4, to produce WC and together with WC of the component of the discharge surface treatment electrode 10 a hard film 20 made of WC is formed on the workpiece 16, as shown in FIG. 3B.

Embodiment 2.



Claims:

1. (After amendment) A discharge surface treatment electrode used for discharge surface treatment causing discharge to occur between said electrode and a workpiece in work liquid containing carbon and forming a hard film containing metal carbide as a component on a surface of the workpiece by discharge energy, characterized in that

the metal carbide and metal contained in the metal carbide or a compound of the metal or any other metal forming hard carbide or a compound of that metal are contained and a material which becomes a binder is not contained as material of said discharge surface treatment electrode.

- 2. The discharge surface treatment electrode as claimed in claim 1 wherein the metal carbide is metal carbide of metal or a metal compound contained in material of the workpiece.
- 3. The discharge surface treatment electrode as claimed in claim 2 wherein the material of said discharge surface treatment electrode contains WC and W.
- 4. (After amendment) A manufacturing method of a discharge surface treatment electrode used for discharge surface treatment of causing discharge to occur between said electrode and a workpiece in work liquid containing carbon and forming a hard film containing metal carbide as a component on a surface of the workpiece by discharge energy, characterized in that

powder of the metal carbide and powder of metal contained

in the metal carbide or powder of a compound of the metal or powder of any other metal forming hard carbide or powder of a compound of that metal are mixed and are compressed and molded without mixing a material which becomes a binder to form the discharge surface treatment electrode.

- 5. The manufacturing method of a discharge surface treatment electrode as claimed in claim 4 wherein wax is added to the material of the discharge surface treatment electrode and then they are compressed and molded and are heated at a temperature at which the wax is melted or more and at not more than the temperature at which the wax is decomposed to produce soot, for evaporating and removing the wax to form the discharge surface treatment electrode.
- 6. (After amendment) A discharge surface treatment method for causing discharge to occur between a discharge surface treatment electrode and a workpiece in work liquid containing carbon and forming a hard film containing metal carbide as a component on the surface of the workpiece by discharge energy, characterized in that

a discharge surface treatment electrode containing the metal carbide and metal contained in the metal carbide or a compound of the metal or any other metal forming hard carbide or a compound of that metal and not containing a material which becomes a binder is used.

7. The discharge surface treatment method as claimed in claim

			بر ن
)	V ·
	·		-
			·

6 wherein the metal carbide is metal carbide of metal or a metal compound contained in material of the workpiece.

•



PCT 国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 519182WO01	今後の手続きについては		 告の送付通知様式(PCT を参照すること。	// I S A / 2 2 0)
国際出願番号 PCT/JP99/05363	国際出願日 (日.月.年) 30.0	09.99	優先日 (日.月.年)	
出願人(氏名又は名称) 三菱電	電機株式会社			·
国際調査機関が作成したこの国際調査 この写しは国際事務局にも送付される	 査報告を法施行規則第41条 る。	(PCT18\$	そ) の規定に従い出願人に	こ送付する。
この国際調査報告は、全部で 2	ページである。			
この調査報告に引用された先行技	支術文献の写しも添付され	ている。	•	
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除く この国際調査機関に提出さ	くほか、この国際出願がされれた国際出願の翻訳文に基	れたものに基っ でき国際調査		
b. この国際出願は、ヌクレオチト この国際出願に含まれる書	ド又はアミノ酸配列を含ん ⁻ ⁻ 面による配列表	でおり、次の配	2列表に基づき国際調査を	:行った。
□ この国際出願と共に提出さ		による配列表		•
□出願後に、この国際調査機	,			
□ 出願後に、この国際調査機 □ 出願後に提出した書面によ 書の提出があった。				含まない旨の陳述
□ 書面による配列表に記載し、 書の提出があった。	た配列とフレキシブルディ	スクによる配る	列表に記録した配列が同-	ーである旨の陳述
2. 請求の範囲の一部の調査が	ができない(第 I 欄参照)。	·		. •
3. 党明の単一性が欠如してい	、る(第Ⅱ欄参照)。		•	
4. 発明の名称は 🔲 出願	種人が提出したものを承認す	ナる。		•
□ 次に	ニ示すように国際調査機関か	が作成した。		
· _				i
5. 要約は 🗓 出願	重人が提出したものを承認す	ナる。		
国際	I欄に示されているように、 誤調査機関が作成した。出願 国際調査機関に意見を提出す	賢人は、この国	際調査報告の発送の日か	が) の規定により ・ら 1 カ月以内にこ
6. 要約書とともに公表される図は、 第 <u>2</u> 図とする。区 出願	i人が示したとおりである。		□ なし	-
□ 出願	5人は図を示さなかった。		•	
本図]は発明の特徴を一層よく表	ましている。		

.

国院調查	
	J

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Α.

Int. C16 C23C 26/00

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C16 C23C 26/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996

日本国公開実用新案公報 1971-1999

日本国登録実用新案公報 1994-1999

日本国実用新案登録公報 1996-1999

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

0 88 + 1 -	7 3 570 3 3 3 4 4 4	
し. 関連する	5と認められる文献	
引用文献の		BBVts 1
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する
		請求の範囲の番号
Y	JP, 7-197275, A (新技術事業団), 1.8月.19 95 (01.08.95) (ファミリーなし)	1-7
	95(01.08.95)(7r + 3) - 30	
Y	JP, 7-70761, A (新技術事業団), 14.3月.19 95 (14.03.95) (ファミリーなし))	1 — 7
	93 (14.03.95) (ファミリーなし))	
, ,		
ļ		
1	i de la companya de	
1	·	
]	· •	•
		•
1		

□ C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

03.12.99

国際調査報告の発送日

14.12.99

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915

・ 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員) 鈴木正紀

4 E

8520

電話番号 03-3581-1101 内線 3424

.



特許協力条約

•

電話番号 03-3581-1101 内線

3 4 2 4

REC'D 1 8 MAY 2001

WIPO PCT

РСТ

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

の書類記号 519182WO01	「一方後の手続さについては、国際下偏番 IPEA/	(416)を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP99/05363	国際出願日 (日.月.年) 30.09.99	優先日 (日.月.年)
国際特許分類(IPC) Int.Cl ⁷	C23C 26/00	
出願人 (氏名又は名称) 三菱電機株式会	社	
2. この国際予備審査報告は、この表制 又 この国際予備審査報告には、所	を含めて全部で 3 ペ 大属書類、つまり補正されて、この報告 中明細書、請求の範囲及び/又は図面も 実施細則第607号参照)	の基礎とされた及び/又はこの国際予備審
IV 開の単一性の欠如	上の利用可能性についての国際予備審3	を報告の不作成
国際予備審査の請求書を受理した日 24.11.00 名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915	国際予備審査報告 特許庁審査官 (権	27.04.01 i限のある職員) 4E 8520

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (1998年7月)

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

		· •
		•
•		
	;	
•	:	√

I.	E	国際予備審査報	報告の基礎		
1.	ŗ		に提出された差し替え用紙は、		された。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
		出願時の国際	際出願書類		
	X	明細書 明細書 明細書	第 <u>1-2, 6, 8-9</u> 第 <u>3-5, 7</u>	_ ページ、 _ ページ、 _ ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 13.04.01 付の書簡と共に提出されたもの
	X	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 <u>2-3, 5, 7</u> 第 <u>1, 4, 6</u>	項、 項、 項、 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの <u>13.04.01</u> 付の書簡と共に提出されたもの
	X	図面 図面 図面	第 <u>1-3, 5-7</u> 第		出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
		明細書の配列	列表の部分 第 列表の部分 第 列表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
2 .	ل	- 記の出願書類	質の言語は、下記に示す場合を	と除くほか、	この国際出願の言語である。
	٤	こ記の書類は、	下記の言語である	語で	ある。
	() () ()	PCT規	のために提出されたPCT規 則48.3(b)にいう国際公開の言 審査のために提出されたPC	語	いう翻訳文の言語 :たは55.3にいう翻訳文の言語
3.	:	の国際出願に	は、ヌクレオチド又はアミノ酢	愛配列を含ん	でおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。
	[] [] []	この願後に出願のといる。との題後後に出います。	、この国際予備審査(または 提出した書面による配列表が があった	シブルディス 調査)機関に 調査)機関に 出願時におけ	くクによる配列表 提出された書面による配列表 提出されたフレキシブルディスクによる配列表 る国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述
4.	*	前正により、↑ 明細書	下記の書類が削除された。 第	ページ	
•		請求の範囲	第	 項	
	X	図面	図面の第4		
5.		れるので、そ		して作成し	正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めらた。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上報告に添付する。)

		•
		-
	ì	
	t e e	(d
~		
		•
		•

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP99/05363

v. —	新規性、進歩性又は産業上の利用可能 文献及び説明	能性についての法第12条(PCT35条(2))に』 	定める見解、それを裏付ける
1.	見解		
	新規性(N)	請求の範囲 <u>1-7</u> 請求の範囲	
;	進歩性(IS)	請求の範囲 <u>1-7</u> 請求の範囲	有 無
į	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲1-7 請求の範囲	
	文献及75首用(D.C.T.HRUGO G)		

2. **文献及び説明(PCT規則70.7)**

国際調査報告で引用したいずれの文献にも、炭素を含む加工液中で、電極と被加工物との間に放電を発生させ、そのエネルギーにより、前記被加工物表面に金属炭化物を成分として含む硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表面処理用電極において、電極材料として、バインダとなる材料を含まないことについては、記載も示唆もない。

		- د
		V

熱エネルギにより加工液の構成成分であるCと反応させて被加工物に炭化物からなる硬質被膜を形成することにより行われる。

ここで、放電表面処理用電極の成分を炭化物等の比較的硬さの高い材料だけとすると、プレスによる圧縮成形により放電表面処理用電極成分である粉末を固めることができないため、通常は比較的硬さの低い材料をバインダとして混合する。しかし、焼結合金等を作る際にバインダとして使用されるCo(コバルト)等を電極の材料として混合すると、炭化物を作らない材料であるため、被加工物に形成される硬質被膜の硬さが低くなり、高い耐摩耗性が要求されるような用途には使用できないという問題点が生じる。また、被加工物に形成される硬質被膜の材料によっては被加工物の母材材料と相性が悪い場合があり、このような場合には硬質被膜の密着強度が弱くなるという問題点がある。

発明の開示

5

10

20

25

15 この発明は、前記のような課題を解決するためになされたものであり、 放電表面処理により被加工物に形成される硬質被膜の被膜硬さ及び被膜 強度を高くすることができる、放電表面処理用電極及びその製造方法並 びに放電表面処理方法を得ることを目的とする。

この発明に係る放電表面処理用電極は、炭素を含む加工液中で、電極と被加工物との間に放電を発生させ、そのエネルギにより、前記被加工物表面に金属炭化物を成分として含む硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表面処理用電極において、前記放電表面処理用電極材料として、前記金属炭化物、及び、前記金属炭化物に含まれる金属若しくはその金属の化合物又は硬質炭化物を形成する他の金属若しくはその金属の化合物を含み、バインダとなる材料を含まないものである。

また、前記金属炭化物が、前記被加工物材料に含まれる金属又は金属

		٦.
		•
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1	v
		•

化合物の金属炭化物であるものである。

5

また、前記放電表面処理用電極材料がWC及びWを含むものである。

この発明に係る放電表面処理用電極の製造方法は、炭素を含む加工液中で、電極と被加工物との間に放電を発生させ、そのエネルギにより、

前記被加工物表面に金属炭化物を成分として含む硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表面処理用電極の製造方法において、前記金属炭化物の粉末、及び、前記金属炭化物に含まれる金属の粉末若しくはその金属の化合物の粉末又は硬質炭化物を形成する他の金属の粉末若しくはその金属の化合物の粉末を混合し、バインダとなる材料を混合せずに、

10 圧縮成形して前記放電表面処理用電極を形成するものである。

また、前記放電表面処理用電極材料にワックスを添加した後圧縮成形し、前記ワックスが溶融する温度以上前記ワックスが分解してすすが発生する温度以下にて加熱を行い前記ワックスを蒸発除去して前記放電表面処理用電極を形成するものである。

15 この発明に係る放電表面処理方法は、炭素を含む加工液中で、放電表面処理用電極と被加工物との間に放電を発生させ、そのエネルギにより、前記被加工物表面に金属炭化物を成分として含む硬質被膜を形成する放電表面処理方法において、前記金属炭化物、及び、前記金属炭化物に含まれる金属若しくはその金属の化合物又は硬質炭化物を形成する他の金20 属若しくはその金属の化合物を含み、バインダとなる材料を含まない放電表面処理用電極を用いるものである。

また、前記金属炭化物が、前記被加工物材料に含まれる金属又は金属化合物の金属炭化物であるものである。

この発明は、以上説明したように構成されているので、放電表面処理 25 により被加工物に形成される硬質被膜の被膜硬さ及び被膜強度を高くす ることができるという効果がある。

			* \$
			•
	· ·		
			Ĺ

図面の簡単な説明

第1図は、この発明の実施の形態1に係る放電表面処理用電極及びその製造方法の概念を示す断面図である。

5 第2図は、この発明の実施の形態1に係る放電表面処理方法を示す構 成図である。

第3図は、この発明の実施の形態1に係る放電表面処理方法により被加工物に被膜が形成される様子を示す説明図である。

第5図は、この発明の実施の形態2に係る放電表面処理用電極の製造 10 方法の概念を示す説明図である。

第6図は、この発明の実施の形態2に係る放電表面処理用電極の圧縮 成形時に放電表面処理用電極材料に混合するワックスの蒸気圧曲線の例 を示す図である。

第7図は、従来の放電表面処理用電極及び装置の例を示す構成図であ 15 る。

発明を実施するための最良の形態

実施の形態1.

第1図は、この発明の実施の形態1に係る放電表面処理用電極及びそ 20 の製造方法の概念を示す断面図であり、図において、10は放電表面処理用電極、11はWC(炭化タングステン)粉末、12はW(タングステン)粉末、13は金型の上パンチ、14は金型の下パンチ、15は金型のダイであり、WC粉末11及びW粉末12を混合してプレス金型に入れ、圧縮成形することにより放電表面処理用電極10を形成する。

			-
		-	0
·			
	·		

10はWCとWからなる放電表面処理用電極、16は超硬合金である被加工物、17は放電表面処理用電源装置、18は放電のアーク柱、19は放電の熱により溶融し被加工物側に移動した放電表面処理用電極成分、20はWCからなる硬質被膜である。第2図の放電表面処理用電源装置17により放電表面処理用電極10と被加工物16との間に放電が発生すると、第3図の(a)のように放電の熱で放電表面処理用電極10が溶融し、極間に放出され、放電の熱により溶融し被加工物側に移動した放電表面処理用電極成分19が被加工物16に付着する。次に、第3図の(b)に示すように、放電表面処理用電極10の成分であるWは加工液4の構成成分であるCと反応してWCになり、放電表面処理用電極10の成分であるWCと共にWCからなる硬質被膜20が被加工物16に形成される。

実施の形態 2.

第5図はこの発明の実施の形態2に係る放電表面処理用電極の製造方 15 法の概念を示す図であり、図において、10は放電表面処理用電極、1 1はWC粉末、12はW粉末、23はパラフィン等のワックス、24は 真空炉、25は高周波コイル、26は真空雰囲気である。ワックス23 をWC粉末11とW粉末12を混合した粉末に混合して圧縮成形して圧

20

5

			r
			١.

請求の範囲

1. (補正後)炭素を含む加工液中で、電極と被加工物との間に放電を発生させ、そのエネルギにより、前記被加工物表面に金属炭化物を成分として含む硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表面処理用電極において、

5

10

前記放電表面処理用電極材料として、前記金属炭化物、及び、前記金属炭化物に含まれる金属若しくはその金属の化合物又は硬質炭化物を形成する他の金属若しくはその金属の化合物を含み、バインダとなる材料を含まないことを特徴とする放電表面処理用電極。

- 2. 請求の範囲1おいて、前記金属炭化物が、前記被加工物材料に含まれる金属又は金属化合物の金属炭化物であることを特徴とする放電表面処理用電極。
- 3. 請求の範囲2において、前記放電表面処理用電極材料がWC及び 15 Wを含むことを特徴とする放電表面処理用電極。
 - 4. (補正後)炭素を含む加工液中で、電極と被加工物との間に放電を発生させ、そのエネルギにより、前記被加工物表面に金属炭化物を成分として含む硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表面処理用電極の製造方法において、
- 20 前記金属炭化物の粉末、及び、前記金属炭化物に含まれる金属の粉末 若しくはその金属の化合物の粉末又は硬質炭化物を形成する他の金属の 粉末若しくはその金属の化合物の粉末を混合し、バインダとなる材料を 混合せずに、圧縮成形して前記放電表面処理用電極を形成することを特 徴とする放電表面処理用電極の製造方法。
- 25 5. 請求の範囲 4 において、前記放電表面処理用電極材料にワックス を添加した後圧縮成形し、前記ワックスが溶融する温度以上前記ワック

	Win.
	•
	†
	·
•	

10/1

スが分解してすすが発生する温度以下にて加熱を行い前記ワックスを蒸

5

10

15

20



発除去して前記放電表面処理用電極を形成することを特徴とする放電表面処理用電極の製造方法。

6. (補正後)炭素を含む加工液中で、放電表面処理用電極と被加工物との間に放電を発生させ、そのエネルギにより、前記被加工物表面に金属炭化物を成分として含む硬質被膜を形成する放電表面処理方法において、

前記金属炭化物、及び、前記金属炭化物に含まれる金属若しくはその金属の化合物又は硬質炭化物を形成する他の金属若しくはその金属の化合物を含み、バインダとなる材料を含まない放電表面処理用電極を用いることを特徴とする放電表面処理方法。

7. 請求の範囲 6 おいて、前記金属炭化物が、前記被加工物材料に含まれる金属又は金属化合物の金属炭化物であることを特徴とする放電表面処理方法。

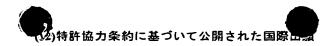
15

10

5

20

*			779
			4
	3		•
	i I		•
			٠
		•	



(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001年4月5日(05.04.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/23640 A1

al.); 〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(51) 国際特許分類6:

Akihiro) [JP/JP]. 毛呂俊夫 (MORO, Toshio) [JP/JP]; 〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱

電機株式会社内 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号:

PCT/JP99/05363

C23C 26/00

(74) 代理人: 弁理士 宮田金雄, 外(MIYATA, Kaneo et

(22) 国際出願日:

1999年9月30日 (30.09.1999)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(81) 指定国 (国内): CH, CN, DE, JP, US.

三菱電機株式会社内 Tokyo (JP).

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三 菱電機株式会社 (MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒100-8310 東京都千代田区丸の内 二丁目2番3号 Tokyo (JP).

添付公開書類:

国際調査報告書

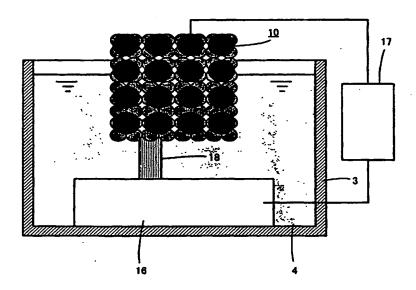
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 後藤昭弘 (GOTO, _ のガイダンスノート」を参照。

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語

(54) Title: ELECTRIC DISCHARGE SURFACE TREATING ELECTRODE AND PRODUCTION METHOD THEREOF AND ELECTRIC DISCHARGE SURFACE TREATING METHOD

(54) 発明の名称: 放電表面処理用電極及びその製造方法並びに放電表面処理方法



(57) Abstract: An electric discharge surface treating electrode (10) is formed by mixing WC powder (11) with W powder (12) and charging the mixture in a press die for compression molding, and electric discharge is generated between the electrode (10) and a work (16) by an electric discharge surface treating power supply device (17) to deposit components of the electrode (10) fused by discharge heat on the work (16). W, a component of the electrode, reacts with C, a constituent of a working fluid (4), to form a WC-containing hard coat (20) on the work (16) along with WC, a component of the electrode (10). The hard coat formed on the work (16) by electric discharge surface treating can be enhanced in hardness and strength.



(57) 要約:

WC粉末(11)及びW粉末(12)を混合してプレス金型に入れ、圧縮成形することにより放電表面処理用電極(10)を形成し、放電表面処理用電源装置(17)により放電表面処理用電極(10)と被加工物(16)との間に放電を発生させることにより、放電の熱により溶融した放電表面処理用電極(10)の成分が被加工物(16)に付着する。放電表面処理用電極(10)の成分であるWは加工液(4)の構成成分であるCと反応してWCになり、放電表面処理用電極(10)の成分であるWCと共にWCからなる硬質被膜(20)を被加工物(16)に形成する。放電表面処理により被加工物(16)に形成される硬質被膜の被膜硬さ及び被膜強度を高くすることができる。



明 細 窨

放電表面処理用電極及びその製造方法並びに放電表面処理方法

5 技術分野

この発明は、電極と被加工物との間に放電を発生させ、そのエネルギにより、被加工物表面に電極材料からなる硬質被膜又は電極材料が放電エネルギにより反応した物質からなる硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる、放電表面処理用電極及びその製造方法並びに放電表面処理方法の改良に関するものである。

背景技術

10

15

20

25

従来、被加工物表面に硬質被膜を形成して、耐食性、耐磨耗性を付与する技術としては、例えば、日本国特開平5-148615号公報に開示された放電表面処理方法がある。この技術は、WC(炭化タングステン)粉末とCo(コバルト)粉末を混合して圧縮成形してなる放電表面処理用電極である圧粉体電極を使用して1次加工(堆積加工)を行い、次に銅電極等の比較的電極消耗の少ない電極に交換して2次加工(再溶融加工)を行う、2つの工程からなる金属材料の放電表面処理方法である。この方法は、鋼材に対しては強固な密着力をもった硬質被膜を形成できるが、超硬合金のような焼結材料に対しては強固な密着力を持った硬質被膜を形成することは困難である。

しかし、我々の研究によると、Ti (チタン)等の硬質炭化物を形成する材料を放電表面処理用電極として、被加工物である金属材料との間に放電を発生させると、再溶融の過程なしに強固な硬質被膜を被加工物である金属表面に形成できることがわかっている。これは、放電により

15

20

25

消耗した電極材料と加工液の構成成分であるC(炭素)が反応してTi C(炭化チタン)が生成することによるものである。また、 TiH_2 (水素化チタン)等の金属水素化物からなる放電表面処理用電極である圧粉体電極により、被加工物である金属材料との間に放電を発生させると、Ti 等の材料を使用する場合よりも、迅速にかつ密着性が高い硬質被膜を形成できることがわかっている。さらに、 TiH_2 等の水素化物に他

の金属やセラミックスを混合した放電表面処理用電極である圧粉体電極

により、被加工物である金属材料との間に放電を発生させると、硬度、

耐磨耗性等様々な性質をもった硬質被膜を素早く形成することができる 10 ことがわっている。

このような方法については、例えば、日本国特開平9-192937 号公報に開示されており、このような放電表面処理に用いる放電表面処理用電極及び装置の構成例を第7図により説明する。図において、1は TiH2粉末を圧縮成形してなる放電表面処理用電極である圧粉体電極、 2は被加工物、3は加工槽、4は加工液、5は圧粉体電極1と被加工物 2に印加する電圧及び電流のスイッチングを行うスイッチング素子、6 はスイッチング素子5のオン・オフを制御する制御回路、7は電源、8 は抵抗器、9は形成された硬質被膜である。このような構成により、圧 粉体電極1と被加工物2との間に放電を発生させ、その放電エネルギに より、鉄鋼、超硬合金等からなる被加工物2の表面に硬質被膜9を形成 することができる。

このような放電表面処理による被加工物への炭化物からなる硬質被膜形成は、形成する硬質被膜の成分となる炭化物を放電表面処理用電極の成分として放電による熱エネルギにより被加工物に炭化物の被膜を形成するか、又は、形成する硬質被膜の成分となる炭化物を形成する金属若しくはその金属の化合物を放電表面処理用電極の成分として放電による

10



熱エネルギにより加工液の構成成分であるCと反応させて被加工物に炭化物からなる硬質被膜を形成することにより行われる。

ここで、放電表面処理用電極の成分を炭化物等の比較的硬さの高い材料だけとすると、プレスによる圧縮成形により放電表面処理用電極成分である粉末を固めることができないため、通常は比較的硬さの低い材料をバインダとして混合する。しかし、焼結合金等を作る際にバインダとして使用されるCo(コバルト)等を電極の材料として混合すると、炭化物を作らない材料であるため、被加工物に形成される硬質被膜の硬さが低くなり、高い耐摩耗性が要求されるような用途には使用できないという問題点が生じる。また、被加工物に形成される硬質被膜の材料によっては被加工物の母材材料と相性が悪い場合があり、このような場合には硬質被膜の密着強度が弱くなるという問題点がある。

発明の開示

15 この発明は、前記のような課題を解決するためになされたものであり、 放電表面処理により被加工物に形成される硬質被膜の被膜硬さ及び被膜 強度を高くすることができる、放電表面処理用電極及びその製造方法並 びに放電表面処理方法を得ることをを目的とする。

この発明に係る放電表面処理用電極は、炭素を含む加工液中で、電極と被加工物との間に放電を発生させ、そのエネルギにより、前記被加工物表面に金属炭化物を成分として含む硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表面処理用電極において、前記放電表面処理用電極材料として、前記金属炭化物、及び、前記金属炭化物に含まれる金属若しくはその金属の化合物又は硬質炭化物を形成する他の金属若しくはその金属の化合物を含むものである。

また、前記金属炭化物が、前記被加工物材料に含まれる金属又は金属

10

化合物の金属炭化物であるものである。

また、前記放電表面処理用電極材料がWC及びWを含むものである。

この発明に係る放電表面処理用電極の製造方法は、炭素を含む加工液中で、電極と被加工物との間に放電を発生させ、そのエネルギにより、前記被加工物表面に金属炭化物を成分として含む硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表面処理用電極の製造方法において、前記金属炭化物の粉末、及び、前記金属炭化物に含まれる金属の粉末若しくはその金属の化合物の粉末又は硬質炭化物を形成する他の金属の粉末若しくはその金属の化合物の粉末又は硬質炭化物を形成する他の金属の粉末若しくはその金属の化合物の粉末を混合し、圧縮成形して前記放電表面処理用電極を形成するものである。

また、前記放電表面処理用電極材料にワックスを添加した後圧縮成形 し、前記ワックスが溶融する温度以上前記ワックスが分解してすすが発 生する温度以下にて加熱を行い前記ワックスを蒸発除去して前記放電表 面処理用電極を形成するものである。

15 この発明に係る放電表面処理方法は、炭素を含む加工液中で、放電表面処理用電極と被加工物との間に放電を発生させ、そのエネルギにより、前記被加工物表面に金属炭化物を成分として含む硬質被膜を形成する放電表面処理方法において、前記金属炭化物、及び、前記金属炭化物に含まれる金属若しくはその金属の化合物又は硬質炭化物を形成する他の金属若しくはその金属の化合物を含む前記放電表面処理用電極を用いるものである。

また、前記金属炭化物が、前記被加工物材料に含まれる金属又は金属化合物の金属炭化物であるものである。

この発明は、以上説明したように構成されているので、放電表面処理 25 により被加工物に形成される硬質被膜の被膜硬さ及び被膜強度を高くす ることができるという効果がある。

図面の簡単な説明

第1図は、この発明の実施の形態1に係る放電表面処理用電極及びその製造方法の概念を示す断面図である。

5 第2図は、この発明の実施の形態1に係る放電表面処理方法を示す構 成図である。

第3図は、この発明の実施の形態1に係る放電表面処理方法により被加工物に被膜が形成される様子を示す説明図である。

第4図は、この発明の実施の形態1に係る放電表面処理方法の別の例 10 を示す説明図である。

第5図は、この発明の実施の形態2に係る放電表面処理用電極の製造 方法の概念を示す説明図である。

第6図は、この発明の実施の形態2に係る放電表面処理用電極の圧縮 成形時に放電表面処理用電極材料に混合するワックスの蒸気圧曲線の例 を示す図である。

第7図は、従来の放電表面処理用電極及び装置の例を示す構成図である。

発明を実施するための最良の形態

20 実施の形態 1.

15

25

第1図は、この発明の実施の形態1に係る放電表面処理用電極及びその製造方法の概念を示す断面図であり、図において、10は放電表面処理用電極、11はWC(炭化タングステン)粉末、12はW(タングステン)粉末、13は金型の上パンチ、14は金型の下パンチ、15は金型のダイであり、WC粉末11及びW粉末12を混合してプレス金型に入れ、圧縮成形することにより放電表面処理用電極10を形成する。

10

15

20

25

背景技術において示したように、被加工物に形成される硬質被膜の硬さをより高くする場合には、被膜成分をより硬さの高い材料のみとするべく放電表面処理用電極の成分を炭化物等の比較的硬さの高い材料だけとすることが望ましい。また、被加工物に形成される硬質被膜の材料によっては被加工物の母材材料と相性が悪い場合があり、硬質被膜の密着強度が弱くなる等の問題が発生する場合があるため、被加工物の母材材料と相性がよい材料を放電表面処理用電極に混入する必要がある。

この発明の実施の形態1に係る発明は、被膜成分をより硬さの高い材料のみとすると共に被加工物母材と被加工物に形成される硬質被膜との相性を良くするために、放電表面処理用電極材料として、より硬さの高い硬質金属炭化物の粉末、及び、被加工物母材に含まれ、加工液中に含まれるC(炭素)と反応して前記硬質炭化物を形成する材料の粉末を混合して、圧縮成形して放電表面処理用電極を形成するものである。

例えば、第1図の放電表面処理用電極10は、WCとCoの焼結材料である超硬合金を被加工物の主な対象とした場合を示している。超硬合金の硬さはマイクロビッカース硬さでHV=1300~2000程度である。これは、WCの硬さはHV=2400程度であるが、軟らかいCoを混入するために、全体の硬さが低下するためである。第1図の放電表面処理用電極10は、WCとWからなり、この電極を用いた放電表面処理により、より硬さの高い材料であるWCのみの被膜を被加工物に形成することができる。また、WCは超硬合金の成分と同一材料であるため、母材である超硬合金との相性がよく、強い密着力を実現することができる。第2図は、この発明の実施の形態1に係る放電表面処理方法を示したものであり、第3図は、この発明の実施の形態1に係る放電表面処理方法により被加工物に硬質被膜が形成される様子を示したものである。図において、3は加工槽、4はCをその構成成分として含む加工液、

10

15

20

25



10はWCとWからなる放電表面処理用電極、16は超硬合金である被加工物、17は放電表面処理用電源装置、18は放電のアーク柱、19は放電の熱により溶融し被加工物側に移動した放電表面処理用電極成分、20はWCからなる硬質被膜である。第2図の放電表面処理用電源装置17により放電表面処理用電極10と被加工物16との間に放電が発生すると、第3図の(a)のように放電の熱で放電表面処理用電極10が溶融し、極間に放出され、放電の熱により溶融し被加工物側に移動した放電表面処理用電極成分19が被加工物16に付着する。次に、第3図の(b)に示すように、放電表面処理用電極10の成分であるWは加工液4の構成成分であるCと反応してWCになり、放電表面処理用電極10の成分であるWCと共にWCからなる硬質被膜20が被加工物16に形成される。

第4図は、この発明の実施の形態1に係る放電表面処理方法の別の例を示したものであり、被加工物が鋼材である場合を示している。図において、3は加工槽、4はCをその構成成分として含む加工液、17は放電表面処理用電源装置、18は放電のアーク柱、21はWC及びFe(鉄)からなる放電表面処理用電極、22は鋼材である被加工物である。このように、鋼材である被加工物22に被膜を形成する場合には、放電表面処理用電極21の材料として被加工物22の母材成分であるFeを混入することにより、密着力の強い被膜を形成することができる。実施の形態2.

第5図はこの発明の実施の形態2に係る放電表面処理用電極の製造方法の概念を示す図であり、図において、10は放電表面処理用電極、11はWC粉末、12はW粉末、23はパラフィン等のワックス、24は真空炉、25は高周波コイル、26は真空雰囲気である。ワックス23をWC粉末11とW粉末12を混合した粉末に混合して圧縮成形して圧

10

15

20

粉体電極を形成することにより、成形性を著しく向上させることができる。しかし、ワックス23は絶縁性物質であるため、電極中に大量に残ると、電極の電気抵抗が大きくなるため放電性が悪化する。そこで、ワックス23を除去することが必要になる。第5図の(a)はワックス23を混合した圧粉体電極を真空炉21に入れて加熱する様子を示しており、真空雰囲気26内で加熱を行っているが、水素やアルゴンガス等のガス中であってもよい。真空炉24中の圧粉体電極を真空炉24の周りに設置した高周波コイル25により高周波加熱する。この時、加熱温度が低すぎるとワックス23が除去できず、温度が高すぎるとワックス23が溶融する温度以上かつワックス23が分解してすすになる温度以下に保つ必要がある。例として250℃の沸点を有するワックスの蒸気圧出線を第6図に示す。真空炉24の気圧をワックス23の蒸気圧以下に保つと、第5図の(b)に示すようにワックス23が蒸発して除去され、WCとWからなる放電表面処理用電極10を得ることができる。

以上の説明においては、WC及びWからなる放電表面処理用電極10並びにWC及びFeからなる放電表面処理用電極21について説明したが、放電表面処理用電極には被加工物に応じて他の材料を混合することができることはもちろんである。例えば、被加工物がチタン金属である場合に、被加工物に硬質被膜を形成する場合には、TiC(炭化チタン)とTi(チタン)、TiCとTiO2(酸化チタン)、又はTiCとTiH2(水素化チタン)等の組み合わせにより、被加工物の母材との相性のよい被膜を被加工物に形成することができる。

25 産業上の利用可能性

以上のように、この発明に係る放電表面処理用電極及びその製造方法

並びに放電表面処理方法は、被加工物表面に硬質被膜を形成する表面処理関連産業に用いられるのに適している。

請求の範囲

- 1. 炭素を含む加工液中で、電極と被加工物との間に放電を発生させ、 そのエネルギにより、前記被加工物表面に金属炭化物を成分として含む 種質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表面処理用電極において、 前記放電表面処理用電極材料として、前記金属炭化物、及び、前記金 属炭化物に含まれる金属若しくはその金属の化合物又は硬質炭化物を形 成する他の金属若しくはその金属の化合物を含むことを特徴とする放電 表面処理用電極。
- 2. 請求の範囲1おいて、前記金属炭化物が、前記被加工物材料に含まれる金属又は金属化合物の金属炭化物であることを特徴とする放電表面処理用電極。
 - 3. 請求の範囲 2 において、前記放電表面処理用電極材料がWC及び Wを含むことを特徴とする放電表面処理用電極。
- 15 4. 炭素を含む加工液中で、電極と被加工物との間に放電を発生させ、 そのエネルギにより、前記被加工物表面に金属炭化物を成分として含む 硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表面処理用電極の製造方 法において、
- 前記金属炭化物の粉末、及び、前記金属炭化物に含まれる金属の粉末 20 若しくはその金属の化合物の粉末又は硬質炭化物を形成する他の金属の 粉末若しくはその金属の化合物の粉末を混合し、圧縮成形して前記放電 表面処理用電極を形成することを特徴とする放電表面処理用電極の製造 方法。
- 5. 請求の範囲4において、前記放電表面処理用電極材料にワックス 25 を添加した後圧縮成形し、前記ワックスが溶融する温度以上前記ワック スが分解してすすが発生する温度以下にて加熱を行い前記ワックスを蒸

発除去して前記放電表面処理用電極を形成することを特徴とする放電表面処理用電極の製造方法。

6. 炭素を含む加工液中で、放電表面処理用電極と被加工物との間に 放電を発生させ、そのエネルギにより、前記被加工物表面に金属炭化物 を成分として含む硬質被膜を形成する放電表面処理方法において、

前記金属炭化物、及び、前記金属炭化物に含まれる金属若しくはその金属の化合物又は硬質炭化物を形成する他の金属若しくはその金属の化合物を含む放電表面処理用電極を用いることを特徴とする放電表面処理方法。

10 7. 請求の範囲 6 おいて、前記金属炭化物が、前記被加工物材料に含まれる金属又は金属化合物の金属炭化物であることを特徴とする放電表面処理方法。

15

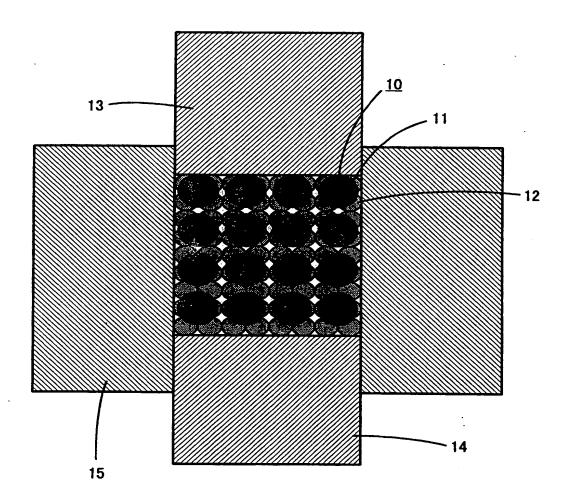
5

				-					
							ţ		
									<i>3</i>
					-				÷
~~						•			
		·							
			_						
					~-				
	·								
					-				
									-
							-		
			* ** * * * **						•
	• • •							·	
-								·	-

WO 01/23640 PCT/JP99/05363

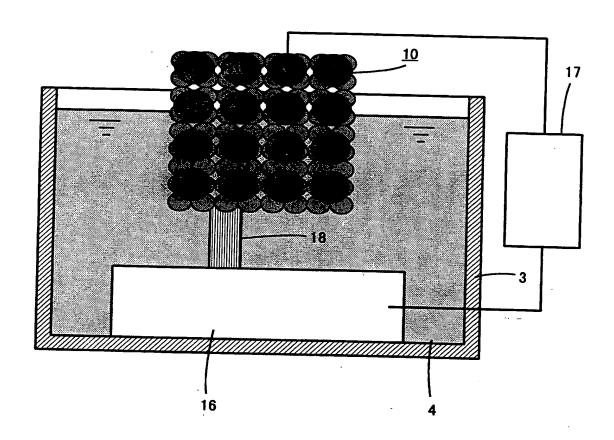
_ 1/7

第1図



· ·

第2図



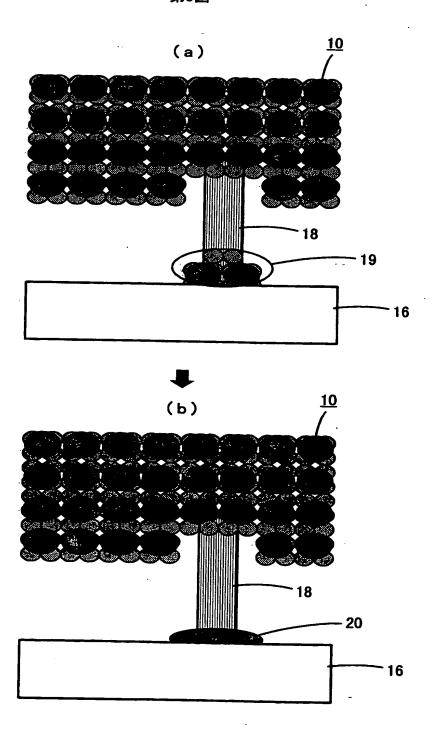
•

•

.

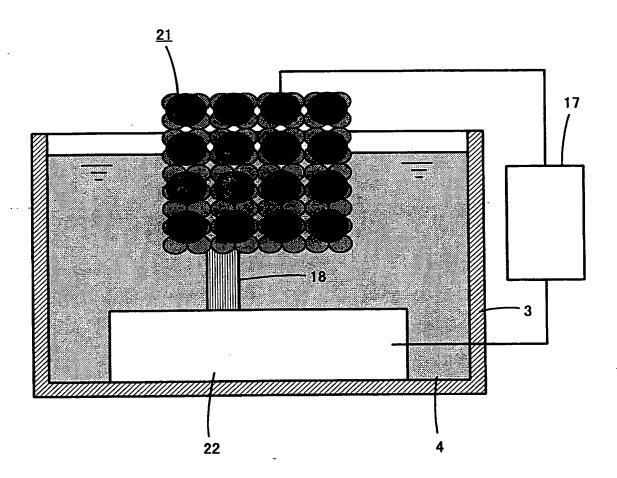
ł

第3図



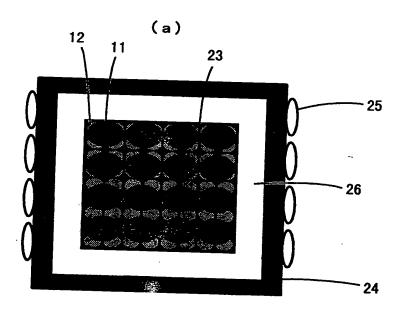
. -.

第4図

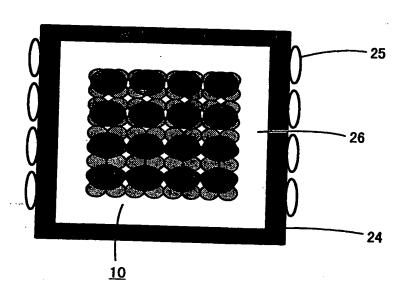


· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		!	
· -			V.
-			·
		·	
	-		
		-	
			-
		·	+ = •
			₩
•			





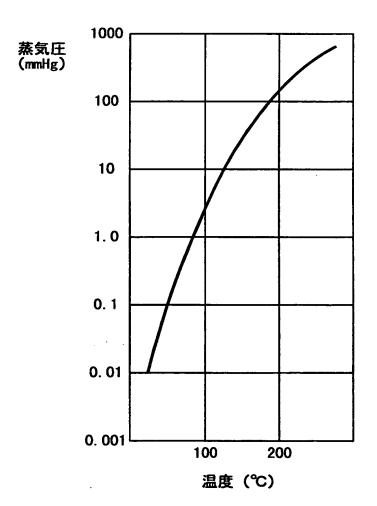
(b)



· ...

• •

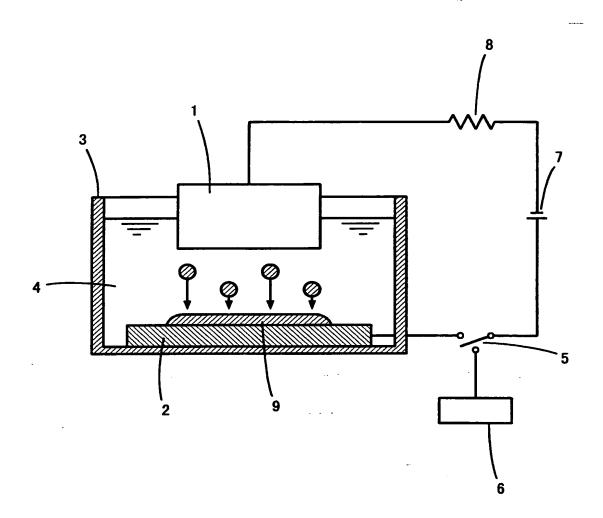
第6図



.

-

第7図



4

•

,

mational application No.
PCT/JP99/05363

			PCT/JP99/05363
A. CLA Int	SSIFICATION OF SUBJECT MATTER COL		
	.,		
According	to International Patent Classification (IPC) or to bot	national classification and IDC	
B. FIEL	DS SEARCHED		
Minimum Int	documentation searched (classification system follow . C1 ⁶ C23C 26/00	ved by classification symbols)	
	20,00		
Documents	ation compled at a star star star star star star star		
	ation searched other than minimum documentation to suyo Shinan Koho 1926-1996		are included in the fields searched Shinan Koho 1994-1999
L	ai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999	oitsuyo Shinan	Toroku Koho 1996-1999
Electronic	data base consulted during the international search (n	ame of data base and, where pra	cticable, search terms used)
			,
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where	appropriate, of the relevant pass	sages Relevant to claim No.
Y	JP, 7-197275, A (Res. Dev Cor	of Japan)	1-7
	01 August, 1995 (01.08.95)		'
Y	JP, 7-70761, A (Res. Dev Corp 14 March, 1995 (14.03.95) (F	of Japan.),	1-7
	(F	amily: none)	
ł			
Further	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex	
• Special c	ategories of cited documents:	"T" later document published a	fler the international filing does
considere	t defining the general state of the art which is not d to be of particular relevance	understand the principle or	theory underlying the investigation
date	cument but published on or after the international filing	considered novel or cannot	vance; the claimed invention cannot be
cited to e	t which may throw doubts on priority claim(s) or which is stablish the publication date of another citation or other	"Y" document of particular rele	taken alone
O" document means	ason (as specified) referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or more	ventive step when the document is
P" document	published prior to the international filing date but later	combination being obvious document member of the sa	to a person skilled in the art
Date of the act	ual completion of the international search		·
03 De	cember, 1999 (03.12.99)	Date of mailing of the internat 14 December, 1	nonal search report 999 (14.12.99)
		· 	/
ame and mail Japan	ing address of the ISA/	Authorized officer	
acsimile No.			
		Telephone No.	

. ..

v **v**

Α.	発明の属する分野の分類	(国际方許分類	(IPC))	
----	-------------	---------	--------	--

Int. C16 C23C 26/00

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C16 C23C 26/00....

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996

日本国公開実用新案公報 1971-1999

日本国登録実用新案公報 1994-1999

日本国実用新案登録公報 1996-1999

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

l C. 関連すると認められる文献

3. S. E. J.	りというないる文献	·
引用文献の		B034. 3
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する
Y	TP 7-107075 A (#T-14/19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-1	請求の範囲の番号
1 -	JP, 7-197275, A (新技術事業団), 1.8月.19	1 7
Y	95 (01.08.95) (ファミリーなし)	
-	JP, 7-70761, A (新技術事業団), 14.3月.19 95 (14.03.95) (ファミリーなし))	1-7
1	00 (14.03.95) (ノアミリーなし))	
	·	Ì
,		
]		•
1		
! !		
'		
	·	

□ C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

ıŢ

03.12.99

国際調査報告の発送日

14.12.99

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915

・ 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員) 鈴木正紀

4 E 8520

電話番号 03-3581-1101 内線 3424

• .